



RE965-02PIN

- Adapter für DPAK3 mit Pins
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche HAL bleifrei
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für DPAK3 mit 4,70 mm Pitch
- Mit Pin Header
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,10 mm
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 13,50 x 21,50 mm